

## 锦州神工半导体股份有限公司

### 关于公司核心技术人员变更的公告

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

● 锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员秦朗先生因个人原因于近日申请辞去核心技术人员职务；辞任该职务后，秦朗先生继续在公司任职，担任公司技术研发部科长。

● 本次核心技术人员调整后，公司的技术研发工作均正常进行。本次核心技术人员的变更不会对公司的技术研发、核心竞争力和持续经营能力带来实质性影响，不会影响公司拥有的核心技术。

#### 一、核心技术人员离任的具体情况

公司核心技术人员秦朗先生因个人原因于近日申请辞去核心技术人员职务。辞任该职务后，秦朗先生继续在公司任职，担任公司技术研发部科长。

##### （一）核心技术人员具体情况

秦朗，1983年出生，中国国籍，硕士研究生学历。2006年至2007年任浙江天煌科技有限公司技术专员，2007年至2009年任大连维德集成电路有限公司工程师，2009年至2013年任锦州阳光能源有限公司技术主管；2013年7月起在锦州神工半导体有限公司工作，现任公司技术研发部科长。

截至本公告披露之日，秦朗先生不直接持有公司股份。秦朗先生辞任核心技术人员后，将继续遵守《上海证券交易所科创板上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

##### （二）参与的研发项目和专利情况（知识产权情况）

秦朗先生在公司任职期间参与的知识产权均属于职务开发成果且归属公司

或子公司所有，不存在涉及知识产权的纠纷或潜在纠纷。本次核心技术人员变更不会影响公司及子公司知识产权的完整性。

### （三）保密及竞业限制情况

根据公司与秦朗先生签署的《劳动合同》和《知识产权及保密协议》，双方对保密内容、竞业限制事项等权利义务内容进行了明确的约定。秦朗先生对其知悉公司的商业秘密（包括且不限于技术信息、经营信息和管理信息等）负有保密义务。

截至本公告披露日，公司未发现秦朗先生存在违反保密义务或竞业限制事项等相关情形。

### 二、核心技术人员职务调整对公司的影响

公司通过长期技术积累和发展，已建立了结构完整的研发体系，形成了专业的研发技术队伍，不存在对特定核心技术人员的单一依赖。

2021年末、2022年末及2023年末，公司研发人员数量分别为75人、91人及84人，占员工总人数比例分别为20.60%、22.47%及23.93%，公司研发人员数量保持稳定，人才培养和引进机制完备。本次公司核心技术人员调整情况如下：

时间	核心技术人员姓名
本次变动前	潘连胜、山田宪治、秦朗
本次变动后	潘连胜、山田宪治

### 三、公司采取的措施

截至本公告披露日，公司各项研发项目正常进行，现有核心技术人员及研发团队能够支持公司未来核心技术的持续研发工作。公司研发团队结构完整，后备人员充足。公司将不断完善研发团队建设，加强研发技术人员的培养，不断吸引优秀技术人员加盟，不断提升公司的技术创新能力，以保持技术竞争优势和未来发展的潜力。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2024年8月17日